12 Sept

日本国特許庁

07.03.03

JAPAN PATENT OFFICE

07 SEP 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 3月 7日

REC'D 0 4 JUL 2003

PCT

WIPO

出願番号 Application Number:

特願2002-061663

[ST.10/C]:

[JP2002-061663]

出 願 人 Applicant(s):

ティーディーケイ株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 6月20日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】.

P-9498 ·

【提出日】

平成14年 3月 7日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H01G · 4/12

H01G 4/30

【発明の名称】

積層型電子部品

【請求項の数】

3

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケ

イ株式会社内

【氏名】

吉井 彰敏

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケ

イ株式会社内

【氏名】

横山 英樹

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケ

イ株式会社内

【氏名】

神谷 貴志

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケー

・イ株式会社内

【氏名】

武田 篤史

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケ

イ株式会社内

【氏名】

岡部 昌幸

【特許出願人】

【識別番号】

000003067

【氏名又は名称】

ティーディーケイ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100081411

【弁理士】

【氏名又は名称】

三澤 正義

【電話番号】

03-3361-8668

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007984

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

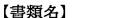
図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

珊



【発明の名称】

明細書

【特許請求の範囲】

【請求項1】 積層型の電子部品本体を備え、この電子部品本体の少なくとも 相対する二端面に端子電極が形成された積層型電子部品において、

前記端子電極は、熱硬化性樹脂と導電性粒子とを主体とした導電性樹脂からなり、前記導電性粒子の含有率は70万至80wt%であることを特徴とする積層型電子部品。

【請求項2】 前記端子電極を形成する導電性粒子は、長手方向の平均長さが30万至70μmであり、アスペクト比1:0.7万至1:0.3の範囲の針状粒子を主体とすることを特徴とする請求項1記載の積層型電子部品。

【請求項3】 前記端子電極を形成する導電性粒子は、前記針状粒子40乃至75wt%と、平均粒径3乃至20μmの球状粒子5乃至35wt%とを含有することを特徴とする請求項1又は2記載の積層型電子部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

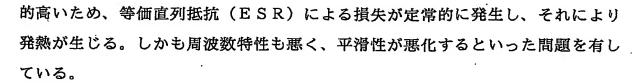
【発明の属する技術分野】

本発明は、例えば抵抗ないしインピーダンス要素を付加した積層セラミックコンデンサ等の積層型電子部品に関する。

[0002]

【従来の技術】

現在、電子機器の電源の多くには、スイッチング電源やDC-DCコンバータが用いられている。これらの電源に使用されるコンデンサとして電源バイパス用のコンデンサがある。この電源バイパス用のコンデンサは、その電源容量やスイッチング周波数、使用される平滑コイル等の回路パラメータに応じて、低容量の積層セラミックコンデンサと、高容量のアルミあるいはタンタルといった電解コンデンサが用いられてきた。ところで、電解コンデンサは、容易に大容量が得られ、電源のバイパス用(平滑用)コンデンサとしては優れた面を有するが、大型で、低温特性に劣り、短絡事故の恐れがあり、しかも内部インピータンスが比較



[0003]

また、近年、技術革新により、積層セラミックコンデンサは誘電体や内部電極 の薄層化、積層化技術の進展に伴い、積層セラミックコンデンサの静電容量が、 電解コンデンサの静電容量に近づきつつある。このため、電解コンデンサを積層 セラミックコンデンサに置き換えようとする試みも種々なされている。

[0004]

電源のバイパス用のコンデンサにおいては、平滑作用を示すファクターとして リップルノイズが重要である。リップルノイズを抑えるには、コンデンサの等価 直列抵抗(ESR)を低くすることにより抑えられる。

[0005]

従って、電源のバイパス回路においては、ESRの低いコンデンサを使用することが好ましく、ESRの低い積層セラミックコンデンサを電源回路に用いる試みもなされている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

ところが、帰還回路を有するDC-DCコンバータや、スイッチング電源等の2次側回路では、平滑回蕗のESRが帰還ループの位相特性に大きな影響を与え、特にESRが極端に低くなると問題を生じることがある。すなわち、平滑用コンデンサとしてESRの低い積層セラミックコンデンサを使用した場合、2次側平滑回路が等価的にLとC成分のみで構成されてしまい、回路内に存在する位相成分が±90度及び0度のみとなり、位相の余裕がなくなり、容易に発振してしまう。同様な現象は3端子レギュレータを用いた電源回路においても負荷変動時の発振現象として現れる。

[0007]

このため、積層セラミックコンデンサに抵抗成分を付加した、いわゆるCR複合電子部品も種々提案されている。例えば、特開平8-45784号公報には、

積層セラミックコンデンサの端部を炭化物と還元剤を用いて半導体化した複合電子部品について記載されている。しかし、その製造方法は、抵抗値制御するために製造方法、条件が非常に複雑であるため、所望の値を正確に得ることが困難であり、回路設計が困難になるとともに、製品間のバラツキも多く、量産化した場合の歩留まりも悪い。

[0008]

また、例えば、特開昭59-225509号公報に開示されているように、積層セラミックコンデンサに、さらに酸化ルテニウム等の抵抗体ペーストを積層し、これを同時焼成して抵抗体としたものも知られている。しかし、この抵抗体は、そのまま端子電極を設けた場合、等価回路がC/R又は(LC)/Rの並列回路となり、直列回路を得ることができない。また、直列回路を得るためには、端子電極の形状が複雑となり、製造工程も複雑なものとなってしまう。

[0009]

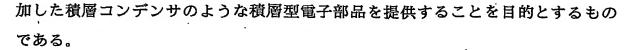
特許第2578284号公報には、外部電極の表面に金属酸化膜を設けて所望の等価直列抵抗としたCR複合部品が記載されている。しかしながら、同公報の実施例では、ニッケル端子電極の加熱処理により金属酸化膜を形成し、この金属酸化膜をバレル研磨により膜厚調整して所望の抵抗値を得ている。このため、所望の抵抗値を得ることが困難であり、抵抗値の調整も煩雑で量産性に劣る。

[0010]

また、一般的に使用されている導電性樹脂を端子電極として使用した場合、導電性樹脂は導電性材料に球状あるいは燐片状銀を用いる。このため、端子電極のESRを20mΩ以上に上げるためには、導電性材料の含有率を80wt%以下にすると、導電粒子同士の接触状態が急激に不安定となり、ESRを任意の備に制御することが困難となる。尚、平滑コンデンサに対して直列に抵抗を接続する方法もあるが、コストが高く実用的でない。

[0011]

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、導電性粒子の粒子組成、含有率を種々に変更することで等価直列抵抗(ESR)の値を種々の値に変更する事ができ、電源回路の平滑回路等に使用し得る抵抗乃至インピーダンス要素を付



[0012]

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の発明は、積層型の電子部品本体を備え、この電子部品本体の少なくとも相対する二端面に端子電極が形成された積層型電子部品において、前記端子電極は、熱硬化性樹脂と導電性粒子とを主体とした導電性樹脂からなり、前記導電性粒子の含有率は70万至80wt%であることを特徴とするものである

[0013]

請求項2記載の発明は、請求項1記載の積層型電子部品において、前記端子電極を形成する導電性粒子は、長手方向の平均長さが30万至70μmであり、アスペクト比1:0.7万至1:0.3の範囲の針状粒子を主体とすることを特徴とするものである。

[0014]

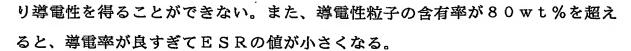
請求項3記載の発明は、請求項2記載の積層型電子部品において、前記端子電極を形成する導電性粒子は、前記針状粒子40乃至75wt%と、平均粒径3乃至20μmの球状粒子5乃至35wt%とを含有することを特徴とするものである。

[0015]

本発明によれば、端子電極を形成する導電性樹脂中の導電性粒子の含有率を70万至80wt%とし、導電性粒子は、長手方向の平均長さが30万至70μmであり、アスペクト比1:0.7万至1:0.3(針状粒子の横の長さに対する縦の長さの倍率で表すと、1.4万至3.3)の範囲の針状粒子を主体して40万至75wt%含有し、更に、平均粒径3万至20μmの球状粒子5万至35wt%を含むものである。これにより、ESRの値が数十mΩ万至百十mΩに亙る広範囲となる積層型電子部品を得ることができる。

[0016]

導電性樹脂中の導電性粒子の含有率が70wt%未満だと、抵抗成分が多くな



[0017]

針状粒子については、含有率40万至75 w t %、平均長さが30万至70μm、アスペクト比1:0.7万至1:0.3の範囲がESRの広範囲の値を得る上で適正である。含有率40未満だと抵抗成分が多くなり導電性を得ることができない。また、含有率が75 w t %を超えると、導電率が良すぎてESRの値が小さくなる。

[0018]

また、球状粒子については、含有率5万至35wt%、平均粒径3万至20μmの範囲がESRの広範囲の値を得る上で適正である。含有率5wt%未満、特に含有率0wt%だと、導電率が良好となりESRの値が小さくなる。また、特に球状粒子の平均粒径が20μmを超えると、球状粒子同士の接触抵抗が増加し、導電性が得られなくなる。

[0019]

【発明の実施の形態】

以下に本発明の実施の形態について詳細に説明する。

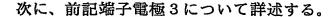
[0020]

図1は本発明の実施の形態の積層型電子部品である積層セラミックコンデンサ1を示す概略断面図である。

[0021]

この積層セラミックコンデンサ1は、積層型でチップ形状の電子部品本体であるセラミック誘電素子2と、セラミック誘電素子2の少なくとも相対する二端面に形成した端子電極3、3とを有している。セラミック誘電素子2は、セラミック層4内に複数(例えば数層、数十層等)の内部電極5を配置し、内部電極5の一端を各々両端面の端子電極3に接続し、各内部電極5間に静電容量成分を生成する受動素子として機能させるようになっている。セラミック誘電素子2を構成する内部電極5、セラミック層4は周知の方法で製造する。

[0022]



[0023]

この端子電極3は、熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂(図2で点で示す)と導電性粒子であるAgフィラーとからなる導電性樹脂により形成され、Agフィラーの端子電極3における含有率は70万至80wt%としている。

[0024]

前記端子電極3を形成する導電性樹脂中の導電性粒子は、長手方向の平均長さが30万至70μmであり、アスペクト比(縦/横比)1:0.7万至1:0.3 (横の長さに対する縦の長さの倍率で表すと、1.4万至3.3)の範囲のAgの針状粒子6を主体とし、更に平均粒径3万至20μmのAgの球状粒子7を含有している。

[0025]

Agフィラーにおける針状粒子6、球状粒子7の含有比率は、針状粒子6が4 0万至75wt%、球状粒子7が5万至35wt%としている。

[0026]

次に、本発明の具体的実施例1乃至15と、比較例1乃至10について図3を も参照して説明する。

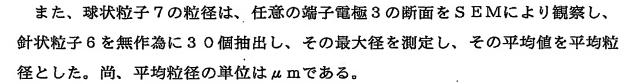
[0027]

図3に示す実施例1万至15の各サンプルは、熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂と、針状粒子6、球状粒子7からなるAgフィラーとを3本ロール又はライカイ機を用いて混合して混合ペーストとし、この混合ペーストを溶剤にて希釈し粘度調整を行い、そして該混合ペーストを電子部品本体2の両端面に塗布し、乾燥して硬化させ端子電極3を形成した。

[0028]

前記針状粒子6の長さは、各サンプルの端子電極3の断面をSEMにより観察し、ほぼ平面に配列された針状粒子6を無作為に30個抽出し、その縦と横の長さを測定し平均し、長い方を平均長さとした。また、これらの縦横平均値の比を求めてその値をアスペクト比とした。尚、平均長さの単位はμmである。

[0029]



[0030]

次に、図3を参照し、本発明の実施例1乃至15の各サンプル、比較例1乃至10の各サンプルについて、端子電極中の針状粒子の含有率、平均長さ及びアスペクト比、球状粒子の含有率及び平均粒径を考慮し、ESRとの関係について総合的に考察する。

[0031]

図3に示す比較例10のように、導電性樹脂中のAgフィラー含有率が70wt%未満である65wt%だと、抵抗成分が多すぎ導電性を得ることができない。 また、比較例9のように導電性樹脂中のAgフィラー含有率が75wt%でも球状粒子の粒径が30μmと大きすぎるものは、導電性樹脂中の互いに接触する球状粒子同士間の電気伝導は殆ど無くなり導電性は無くなる。

[0032].

一方、導電性樹脂中のAgフィラー含有率が比較例4、5のように80wt%を超える場合でも、これら比較例4、5の場合には針状粒子の含有率が多いものの球状粒子を含まないことから抵抗成分が低く、低いESR $(10\sim40\,\mathrm{m}\,\Omega$ 、 $18\sim55\,\mathrm{m}\,\Omega$) となる。

[0033]

比較例1のC u焼き付け電極のように、針状粒子の含有率が少なく球状粒子の含有率が多いものでも、球状粒子の粒径が小さいので導電性樹脂中における電気 伝導はよく(抵抗成分が低く)、低いESR(3~7mΩ)となる。

[0034]

逆に、比較例 2、3の市販導電性樹脂 A、Bの場合には、針状粒子の含有率が多く球状粒子の含有率が少ないが、球状粒子の粒径が小さいので導電性樹脂中における電気伝導は比較的よく、低いESR($10\sim30\,\mathrm{m}\,\Omega$ 、 $15\sim50\,\mathrm{m}\,\Omega$)となる。

[0035]

次に、実施例1では、針状粒子の含有率が75wt%であり、球状粒子の含有率が5wt%と少ないが、球状粒子の平均粒径が12μmと小さいので、導電性 樹脂中における電気伝導は比較的よく、低いESR(28~45mΩ)となる。

比較例 6 においては、針状粒子の含有率は実施例 1 と同様であるが、アスペクト比が 1. 2 と小さく、かつ、球状粒子を含まないので、抵抗成分が多くなり導電性を得ることができない。

[0036]

実施例 2 乃至 4 においては、針状粒子の含有率は実施例 1 と同様であるが、アスペクト比は 1 . 5 乃至 3 . 3 の範囲であり、球状粒子を含まないので導電性樹脂中における電気伝導は比較的よく、低い E S R (4 0 \sim 8 0 m Ω) となる。

[0037]

比較例7においては、Agフィラー中の針状粒子の含有率は60wt%であり、平均長さは23μmと短く、アスペクト比は2であり、球状粒子の含有率が15wt%であり、球状粒子の平均粒径は12μmと小さいので、ESRは広範囲 (70~200mΩ) となる。

[0038]

[0039]

比較例 8 は、実施例 5 乃至 8 と同様な組成であるが、針状粒子の長さが $7 8 \mu$ m と長いため、ESR は広範囲($85\sim250$ m Ω)となる。

[0040]



実施例13においては、Agフィラー中の針状粒子の含有率は50wt%であり、針状粒子の平均長さは52μm、Pスペクト比は2.8であり、球状粒子の含有率は25wt%であるが、球状粒子の粒径が12μmであり、ESRは75m Ω から120m Ω の範囲となる。

[0042]

実施例14においては、Agフィラー中の針状粒子の含有率は40wt%であり、針状粒子の平均長さは52μm、アスペクト比は2であり、球状粒子の含有率は35wt%、球状粒子の粒径が12μmであり、ESRは85m Ω から140m Ω の範囲となる。

[0043]

実施例15においては、Agフィラー中の針状粒子の含有率は40wt%であり、針状粒子の平均長さは52μm、アスペクト比は2であり、球状粒子の含有率は30wt%、球状粒子の粒径が12μmであり、ESRは100m Ω から150m Ω の範囲となる。

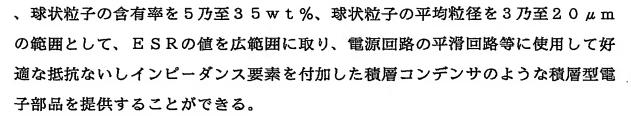
[0044]

以上説明したように、本実施例では、Agフィラー中の針状粒子の含有率を40万至75wt%、針状粒子の平均長さを3万至20μm、アスペクト比は1.4万至3.3、球状粒子の含有率を5万至35wt%、球状粒子の平均粒径を3万至20μmの範囲として、ESRの値が最小で28mΩ(実施例1)、最大で140mΩ(実施例15)に亙る広範囲で、電源回路の平滑回路等に使用し得る積層型電子部品を得るものである。尚、球状粒子を含有しない実施例2万至4の場合には、40万至80mΩの範囲と低いESRの値をもった積層型電子部品となる。

[0045]

【発明の効果】

本発明によれば、端子電極を形成する導電性樹脂中の導電性粒子の含有率を70万至80wt%とし、導電性樹脂における針状粒子の含有率を40万至75wt%、針状粒子の平均長さを3万至20μm、アスペクト比は1.4万至3.3



【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施の形態の態の積層セラミックコンデンサの概略断面図である。

【図2】

本発明の実施の形態の積層セラミックコンデンサにおける端子電極の部分拡大断面図である。

【図3】

本発明の実施の形態の実施例1乃至15の各サンプル、比較例1乃至10の各サンプルについて、端子電極中の針状粒子の含有率、平均長さ及びアスペクト比、球状粒子の含有率及び平均粒径、ESRの関係を示す図である。

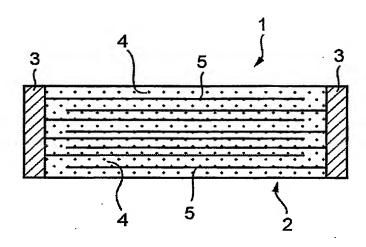
【符号の説明】

- 1 積層セラミックコンデンサ
- 2 セラミック誘電素子
- 3 端子電板
- 4 セラミック層
- 5 内部電極
- 6 針状粒子
- 7 球状粒子

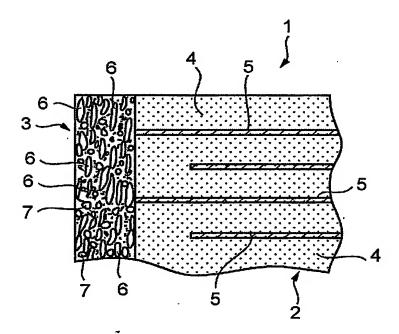


図面

【図1】



【図2】







外部電極中の重量 平均長さ アスペクト出 外部電極中の重量 平均径 ESR		サンプル名	針状粒子			球状粒子		(積層セラミックコンデンサ)	n=10
Cuite Hort free 10 10 2 60 10 3~7mΩ 市販売電性機能A 80 45 13 10 10 10~30mΩ 市販売電性機能A 80 45 13 10 10 10~40mΩ 準電性機能A2/7-含有率50m以 90 52 2 0 - 10~40mΩ 導電性機能A2/7-含有率50m以 85 52 2 0 - 10~40mΩ 導電性機能A2/7-含有率75m以 75 52 2 6 12 0 - 10~40mΩ 導電性機能A2/7-含有率75m以 75 52 12 0 - 40~70mΩ 9 12 12 10~10mΩ 9 12 12			外部電極中の重量	平均長さ	アスペクト比		平均粒径	ESR	ESRの標準偏差
市販導電性機脂/kg-/イラー含有率50wk) 45 1.3 10 10 10~30mΩ 15~50mΩ 15~50mΩ 10 10 15~50mΩ 10 10 10~40mΩ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	:較例1	Cu焼き付け電極	10	10	7	09	10	. 3~7mΩ	1mΩ
	比較例2		80	45	1.3	10	10	10∼30mΩ	SmΩ
導電性樹脂/kgンイラー含有率50wt5, 90 52 2 0 - 10~40mΩ 9 9 52 2 0 - 10~40mΩ 9 9 3 52 2 0 - 18~55mΩ 9 9 3 52 12 0 - 12 28~45mΩ 9 9 3 52 12 0 - 40~70mΩ 9 3 6 2 15 12 10~105mΩ 9 3 6 2 15 12 10 10 2 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	比較例3	市販導電性樹脂B	75	50	1.2	-16	10	15~50mΩ	7mΩ
	L較例4	導電性樹脂(Agフィラー含有率90wts)	06	52	2	0	1	10~40mΩ	6mQ
導電性樹脂/kgフィラー含有率80kk(s) 75 52 12 0 -	L較例5		85	52	7	0	ı	18∼55mΩ	JmΩ
導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 75 52 1.2 0 - 草電性無し 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 75 52 1.5 0 - 40~70mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 23 2 1.5 1.2 70~200mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 30 2 1.5 1.2 70~105mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.2 70~105mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 63 2 1.5 1.2 70~105mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.2 70~105mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.2 70~115mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.2 70~115mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.2 70~120mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.2 75~126mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.2 75~126mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.9 80~120mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.8 75~126mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.8 75~126mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.8 80~120mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 48 2 1.5 1.8 75~126mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 60 52 2.8 25 1.2 75~120mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 40 52 2.8 25 1.2 75~120mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 40 52 2.8 25 1.2 75~120mΩ 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 35 52 2 30 1.2 前電柱無し 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 35 52 2 30 1.2 前電柱無し 導電性樹脂/4gンイラー含有率75mt3) 35 52 2 30 1.2 前電柱無し 導電性樹脂/4gンイラー含有率50mt3 35 52 2 30 1.2 前電柱無し 導電性樹脂/4gンイラー含有率50mt3 35 52 2 30 1.2 前電柱	実施例1	導電性樹脂(Agフィラー含有率80wts)	75	52	2	5	12	28∼45mΩ	ტო9
尊電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 52 1.5 0 - 40~70mΩ 尊電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 75 33 0 - 40~70mΩ 尊電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 75 33 0 - 40~70mΩ 尊電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 23 2 15 12 70~200mΩ 導電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 48 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 70 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 70 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 48 2 15 12 70~120mΩ 導電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 48 2 15 18 75~120mΩ 導電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 48 2 15 18 75~125mQ 導電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 48 2 15 10 75~120mQ 導電性樹脂(Ag2/f)—含有率75w(5) 60 48	比較例6	ľ	75	52	1.2	0	1	導電性無し	ı
導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 75 52 3.3 0 - 40~70mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 23 2 15 12 70~200mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 63 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 70 2 15 12 70~115mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 78 2 15 12 70~115mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 12 85~250mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 18 75~125mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 18 75~125mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 18 75~125mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 80~110mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 80~110mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 86~140mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 88~140mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 88~140mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 86~140mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 86~140mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 60 48 2 15 86~140mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 40 52 2 30 12 球電性無し 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wt5) 35 52 2 30 12 球電性無し 対面性樹脂(Ag2イラー含有率65wt5) 35 52 2 30 12 球電性無し 対面性樹脂(Ag2イラー含有率65wt5) 35 52 2 30 12 球電性無し 対面性樹脂(Ag2イラー含有率65wt5) 35 52 2 30 12 球電性細し 対面性樹脂(Ag2イラー含有率65wt5) 35 52 2 30 12 球電性細し 対面性樹脂(Ag2イラー含有率65wt5) 35 52 2 30 12 球電性細し 対面性樹脂(Ag2イラー含有率65wt5) 35 52 2 30 12 球電性細し 対面性機能(Ag2イラー含有率65wt5) 35 52 2 30 12 球電性低し 対面性機能(Ag2イラーを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを表すを	実施例2	ľ	75	52	1.5	0	-	40~70mΩ	4mΩ
導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 75 52 3.3 0 40~80mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 30 2 15 12 70~200mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 63 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 70 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 78 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 48 2 15 12 85~250mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 48 2 15 18 75~125mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 48 2 15 80~130mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 48 2 15 80~130mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 60 48 2 15 80~150mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率75wt5) 40 52 2 35 12 85~140mΩ 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 40 52 2 30 12 前壁性細度 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 35 52 2 30 12 前壁性細度 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 35 52 2 30 12 前壁性細度 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 40 52 2 30 12 前壁性細度 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 40 52 2 30 12 前壁性細度 導電性樹脂(Ag2/ブラー含有率50wt5) 35 52 2 30 12 前壁性細度 対域性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 35 52 2 30 12 前壁性細度 対域性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 35 52 2 30 12 対域配度 対域性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 35 52 2 30 12 対域配度 対域性樹脂(Ag2/ブラー含有率70wt5) 35 52 2 30 12 対域配度 対域に表する	E拖例3		75	52	2	0	ì	40∼70mΩ	5mQ
導電性機能/kgンイラー含有率75wt3) 60 23 2 15 12 70~200mΩ 導電性機能/kgンイラー含有率75wt3) 60 48 2 15 12 70~105mΩ 導電性機能/kgンイラー含有率75wt3) 60 63 2 15 12 70~105mΩ 導電性機能/kgンイラー含有率75wt3) 60 70 2 15 12 70~115mΩ 導電性機能/kgンイラー含有率75wt3) 60 48 2 15 12 75~120mΩ 導電性機能/kgンイラー含有率75wt3) 60 48 2 15 12 85~250mΩ 導電性機能/kgンイラー含有率75wt3) 60 48 2 15 18 75~120mΩ 導電性機能/kgンイラー含有率75wt3) 60 48 2 15 30	E施例4	1	75	52	3.3	0	_	40∼80mΩ	6mΩ
導電性樹脂(Ag2/47-合有率75wt5) 60 30 2 15 12 60~100mΩ 導電性樹脂(Ag2/47-含有率75wt5) 60 48 2 15 12 70~115mΩ 導電性樹脂(Ag2/47-含有率75wt5) 60 70 2 15 12 70~115mΩ 導電性樹脂(Ag2/47-含有率75wt5) 60 78 2 15 12 75~120mΩ 導電性樹脂(Ag2/47-含有率75wt5) 60 48 2 15 3 80~120mΩ 導電性樹脂(Ag2/47-含有率75wt5) 60 48 2 15 5 60~110mΩ 導電性樹脂(Ag2/47-含有率75wt5) 60 48 2 15 30 海電性無し 導電性樹脂(Ag2/47-含有率75wt5) 40 52 28 12 75~120mΩ 導電性樹脂(Ag2/47-含有率75wt5)	1較例7	Ĭ	09	23	7	15	- 12	70∼200m Ω	30m Ω
遺電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 12 70~105mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 60 63 2 15 12 70~115mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 78 2 15 12 75~120mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 3 80~120mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 5 60~110mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 18 75~125mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 18 75~120mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 30 導電性無し 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 30 海電性無し 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 40 52 28 12 75~120mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 40 52 2 30 12 100~150mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有	E施例 5	ĭ	09	30	2	15	12	. 60∼100mΩ	5m <u>Q</u>
-含有率75wt\$/ -含有率75wt\$/ -含有率75wt\$/ 6060702151270~115mΩ-含有率75wt\$/ - 	実施例6	Ĭ	09	48	2	15	12	70~105mΩ	4mΩ
導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)60702151275~120mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)6048215386~120mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)6048215560~110mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)6048215560~110mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)60482151875~125mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)60482152080~130mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)50522.8251275~120mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)40522351275~120mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts)40522351285~140mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率70wts)405223012100~150mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率70wts)405223012100~150mΩ導電性樹脂(Ag2イラー含有率70wts)405223012100~150mΩ	皂施例7	Ĭ	09	63	2	15	12	70∼115mΩ	მო ე
導電性樹脂(Ag2/ブー含有率75wt5)60482151285~250mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率75wt5)6048215560~110mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率75wt5)6048215560~110mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率75wt5)60482151875~125mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率75wt5)60482152080~130mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率75wt5)50522.8251275~120mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率75wt5)40522351275~120mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率75wt5)40522351285~140mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率70wt5)405223012100~150mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率70wt5)405223012100~150mΩ導電性樹脂(Ag2/ブー含有率70wt5)3523012項電性無正	阜肱例8		09	70	2	15	12	75∼120mΩ	6m Ω
導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 5 60~120mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 18 75~125mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 20 80~130mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 30 導電性無し 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 60 48 2 15 30 導電性無し 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 50 52 2.8 25 12 75~120mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率75wts) 40 52 2 35 12 85~140mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率70wts) 40 52 2 30 12 は00~150mΩ 導電性樹脂(Ag2イラー含有率70wts) 40 52 2 30 12 対電性無し 導電性樹脂(Ag2イラー含有率70wts) 40 52 2 30 12 対電性無し 導電性樹脂(Ag2イラー含有率70wts) 40 52 2 30 12 対極性無し	Ł較例8	ĭ	09	78	7	15	12	85∼250mΩ	37mΩ
導電性樹脂/kgフイラー含有率75wt5/ 導電性樹脂/kgフイラー含有率75wt5/ 導電性樹脂/kgフイラー含有率75wt5/ (2019年) 	是施例9	411	09	48	2	15	လ	80∼120mΩ	7mΩ
導電性樹脂/kgフィラー含有率75wts) 60 48 2 15 18 75~125mΩ 導電性樹脂/kgフィラー含有率75wts) 60 48 2 15 20 80~130mΩ 導電性樹脂/kgフィラー含有率75wts) 60 48 2 15 30 導電性無し 導電性樹脂/kgフィラー含有率75wts) 50 52 2.8 25 12 75~120mΩ 導電性樹脂/kgフィラー含有率75wts) 40 52 2 35 12 85~140mΩ 導電性樹脂/kgフィラー含有率70wts) 40 52 2 30 12 100~150mΩ 導電性樹脂/kgフィラー含有率70wts) 40 52 2 30 12 減電性無し 導電性樹脂/kgフィラー含有率65wts) 35 52 2 30 12 減電性無し	昆拖倒10	4m⊓	09	48	2	15	5	. 60~110mΩ	6m Q
導電性樹脂/Ag2/イラー含有率75wts)60482152080~130mΩ導電性樹脂/Ag2/イラー含有率75wts)604821530導電性細し導電性樹脂/Ag2/イラー含有率75wts)40522.8251275~120mΩ導電性樹脂/Ag2/イラー含有率75wts)40522351285~140mΩ導電性樹脂/Ag2/イラー含有率70wts)405223012100~150mΩ導電性樹脂/Ag2/イラー含有率65wts)355223012導電性無し	 乾柳11	導電性樹脂(ペフィラー)	90	48	2	15	18	75∼125mΩ	7mΩ
尊電性樹脂(Ag2/7ラー含有率75wts)604821530尊電性無し博電性樹脂(Ag2/7ラー含有率75wts)50522.8251275~120mΩ· 尊電性樹脂(Ag2/7ラー含有率75wts)40522351285~140mΩ· 導電性樹脂(Ag2/7ラー含有率70wts)405223012100~150mΩ· 導電性樹脂(Ag2/7ラー含有率65wts)355223012域電性無し	阜施例12	導電性樹脂(鬼フィラー	09	48	2	15	70	80∼130mΩ	8mΩ
一含有率75wts)50522.8251275~120mΩ一含有率75wts)40522351285~140mΩ一含有率70wts)405223012100~150mΩ一含有率65wts)355223012導電性無し	L較例9		09	48	2	15	30	・導電性無し	·
-含有率75wt(s)40522351285~140mΩ-含有率70wt(s)405223012100~150mΩ-含有率65wt(s)355223012導管性無し	阜施例13	ĭ	50	52	2.8	25	12	75∼120mΩ	7mΩ
1	 起插例14	ï	40	52	2	35	12	85∼140mΩ	8m0
- 含有率65wd3/ 35 52 2 30 12 単質配性無し	実施例15		40	52	2	30	12	100~150mΩ	8mΩ
	七較例10	導電性樹脂(Agフィラー含有率65wth)	32	52	7	30	12	導電性無し	ŀ

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 導電性粒子の粒子組成、含有率を種々に変更することでESRの値を 種々の値に変更し得る積層型電子部品を提供する。

【解決手段】 積層型のセラミック誘電素子2を備え、このセラミック誘電素子2の少なくとも相対する二端面に端子電極3、3が形成された積層型電子部品において、前記端子電極3は、熱硬化性樹脂と導電性粒子からなり、導電性粒子の含有率は70万至80wt%であり、導電性粒子は針状粒子6を主体とし球状粒子7を含むものである。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号

[000003067]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 ティーディーケイ株式会社

2. 変更年月日 2003年 5月 1日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 ティーディーケイ株式会社